



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2015-0036921
(43) 공개일자 2015년04월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

H01L 51/56 (2006.01) H05B 33/04 (2006.01)

H05B 33/10 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2013-0115946

(22) 출원일자 2013년09월30일

심사청구일자 2013년09월30일

(71) 출원인

엘아이지인베니아 주식회사

경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 (상대원동)

(72) 발명자

황재석

경기 성남시 중원구 원터로75번길 11-9, 가동 40
2호 (성남동, 금강맨션)

(74) 대리인

특허법인충정

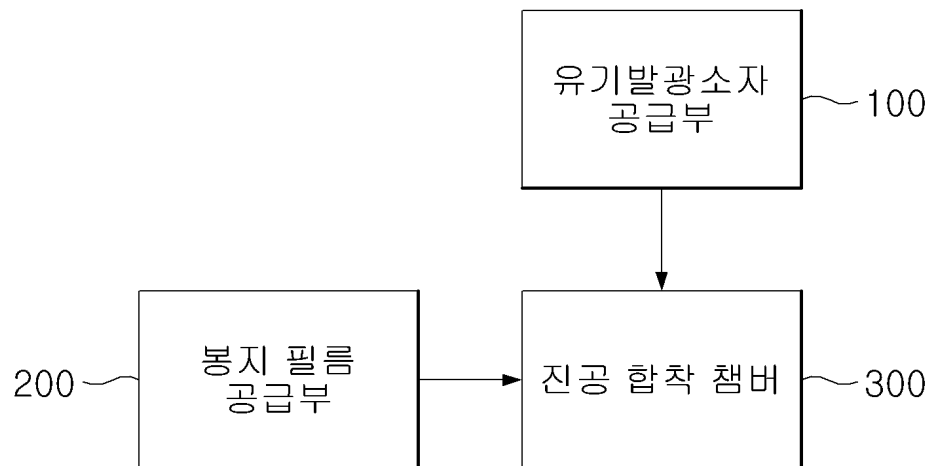
전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 초박막 평판표시장치 제조장치 및 제조방법

(57) 요약

본 발명은 초박막 평판표시장치 제조장치 및 제조방법에 관한 것으로서, 유기발광소자를 공급하는 유기발광소자 공급부와; 봉지필름을 공급하는 봉지필름 공급부 및; 상기 유기발광소자 공급부로부터 공급되는 유기발광소자와, 상기 봉지필름 공급부로부터 공급되는 봉지필름을 진공 하에서 진공 합착하는 진공 합착 챔버를 포함하는 제조장치를 이용하여 초박막 평판표시장치를 제조함으로써, 유기발광소자의 유기 박막층 및 음극층이 산소 또는 수분으로부터 완벽히 보호되고, 유기발광소자의 회로 패턴 등이 손상될 우려를 불식되며, 들뜸 현상 없이 유기발광소자의 전 면적에 걸쳐 봉지필름이 증착되어 불량발생이 예방되는 효과가 제공된다.

대표도 - 도1



명세서

청구범위

청구항 1

유기발광소자를 공급하는 유기발광소자 공급부와;

봉지필름을 공급하는 봉지필름 공급부 및;

상기 유기발광소자 공급부로부터 공급되는 유기발광소자와, 상기 봉지필름 공급부로부터 공급되는 봉지필름을 진공 하에서 진공 합착하는 진공 합착 챔버를 포함하는 것을 특징으로 하는 초박막 평판표시장치 제조장치.

청구항 2

제 1항에 있어서,

상기 유기발광소자 공급부로부터 상기 진공 합착 챔버로 공급되는 유기발광소자는,

베어글라스와;

상기 베어글라스의 일면에 폴리아미드 용액의 도포 및 양생으로 형성되는 수지층과;

상기 수지층에 의해 상기 베어글라스와 합착되는 플렉시블 기판 및;

상기 플렉시블 기판에 증착되는 유기 박막층으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 초박막 평판표시장치 제조장치.

청구항 3

제 1항에 있어서,

상기 봉지필름은,

버퍼층, 평탄화층, 패시베이션층으로 이루어진 봉지층과;

상기 봉지층의 일면에 형성되는 합착면층 및;

상기 합착면층을 보호하기 위한 박막의 보호필름을 포함하는 것을 특징으로 하는 초박막 평판표시장치 제조장치.

청구항 4

제 3항에 있어서,

상기 봉지필름 공급부는,

복수의 봉지필름들이 적재된 상태로 보관되는 봉지필름 적재부와;

상기 봉지필름 적재부로부터 낱장의 봉지필름을 공급받아 이물질질을 세정하는 봉지필름 세정부와;

상기 봉지필름 세정부에 의해 세정된 봉지필름을 스테이지에 정렬된 상태로 이송시켜 안착시키는 봉지필름 이송부 및;

상기 봉지필름 중, 보호필름을 박리하는 봉지필름의 보호필름 박리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 초박막 평판표시장치 제조장치.

청구항 5

제 4항에 있어서,

상기 봉지필름은 일정 폭을 갖는 스틱형으로 이루어져서 상기 스테이지에 등간격으로 복수개가 안착된 후, 유기 발광소자와 합착되는 것을 특징으로 하는 초박막 평판표시소자 제조장치.

청구항 6

(a) 베어글라스와, 상기 베어글라스의 일면에 폴리아미드 용액의 도포 및 양생으로 형성되는 수지층과, 상기 수지층에 의해 상기 베어글라스와 합착되는 플렉시블 기관 및 상기 플렉시블 기관에 증착되는 유기 박막층으로 이루어진 유기발광소자를 진공 합착 챔버에 공급하는 단계;

(b) 버퍼층, 평탄화층, 패시베이션층으로 이루어진 봉지층과, 상기 봉지층의 일면에 형성되는 합착면층 및 상기 합착면층을 보호하기 위한 박막의 보호필름을 포함하는 봉지필름을 진공 합착 챔버에 공급하는 단계;

(c) 상기 진공 합착 챔버에서 상기 유기발광소자와 상기 봉지필름을 진공 하에서 합착하는 단계 및;

(d) 상기 베어글라스 및 수지층을 박리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 초박막 평판표시장치 제조방법.

청구항 7

제 6항에 있어서,

상기 (b) 단계에서,

상기 봉지필름을 진공 합착 챔버에 공급할 경우,

(b-1) 상기 봉지필름을 세정하는 단계;

(b-2) 세정된 봉지필름에서 보호필름을 박리하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초박막 평판표시장치 제조방법.

청구항 8

제 6항 또는 제 7항에 있어서,

상기 봉지필름은 일정 폭을 갖는 스틱형으로 복수개 구비하고,

상기 복수개의 스틱형 봉지필름이 스테이지에 등간격으로 정렬된 상태로 안착된 상태에서 유기발광소자와 합착이 이루어지는 것을 특징으로 하는 초박막 평판표시장치 제조방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001]

본 발명은 초박막 평판표시장치 제조장치 및 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 유기발광소자 장치(OLED)와 같은 초박막(플렉시블 타입) 평판표시장치를 제조하는 장치와 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002]

최근에는, 정보통신 기술의 비약적인 발전과 시장의 팽창에 따라 디스플레이 소자로 평판표시장치(Flat Panel Display)가 각광받고 있다.

[0003]

이러한 평판표시장치로는 액정표시장치(Liquid Crystal Display), 플라즈마 디스플레이 장치(Plasma Display

Panel), 유기발광소자 장치(Organic Light Emitting Diodes Display) 등이 대표적이다.

- [0004] 그 중에서 유기발광소자 장치(OLED)는 빠른 응답속도, 기존의 액정표시장치보다 낮은 소비 전력, 경량성, 별도의 백라이트(Back Light) 장치가 필요 없어서 초박막(플렉시블 형태)으로 만들 수 있는 점, 고휘도 등의 매우 좋은 장점을 가지고 있어 차세대 디스플레이 장치로서 각광받고 있다.
- [0005] 유기발광소자는 기판 위에 양극 막, 유기 박막, 음극 막을 순서대로 입히고, 양극과 음극 사이에 전압을 걸어줌으로써, 적당한 에너지의 차이가 유기 박막에 형성되어 스스로 발광하는 원리이다. 즉, 주입되는 전자와 정공(hole)이 재결합하며 남는 여기 에너지가 빛으로 발생하는 것이다. 이때 유기 물질의 도펀트(Dopant) 양에 따라 발생하는 빛의 파장을 조절할 수 있으므로 풀 칼라(full color)의 구현이 가능하게 된다.
- [0006] 유기발광소자는 통상적으로 기판 상에 양극(anode)층, 유기 박막층, 음극(cathode)층이 순서대로 적층되어 형성된다.
- [0007] 양극으로는 먼 저항이 작고 투과성이 좋은 ITO(indium Tin Oxide)가 주로 사용되고, 유기 박막은 발광 효율을 높이기 위하여 정공 주입층(hole injection layer), 정공 운송층(hole transfer layer), 발광층(emitting layer), 전자 운송층(electron transfer layer), 전자 주입층(electron injection layer)의 다층으로 구성되며, 음극으로는 LiF-Al 금속 막이 사용된다.
- [0008] 여기서, 발광층으로 사용되는 유기물질은 Alq3, TPD, PBD, m-MTADATA, TCTA 등이다.
- [0009] 이와 같이 형성된 유기발광소자에서, 음극층은 일함수가 적은 재료, 예컨대 알칼리 금속 및 알칼리 토류금속을 기본으로 반응성이 높은 합금계로 형성되는데, 이러한 반응성 금속은 산소나 수분과 반응하여 산화되기 쉽기 때문에 소자의 특성을 약화시키거나 소자의 수명을 단축하는 문제점을 유발하게 된다. 또한, 유기 박막층도 산소 및 수분의 영향하에서 열화되기 쉬운 문제점이 있다.
- [0010] 이에, 상기한 유기발광소자를 산소와 수분으로부터 보호하도록 봉지구조를 필요로 한다.
- [0011] 종래에 유기발광소자 장치의 봉지구조는 다양한 방법으로 구현될 수 있다.
- [0012] 일례로, 유기발광소자 상부에 유리 또는 금속으로 된 캡을 양극과의 사이에 실런트(sealant)를 개재하여 접착시킨 봉지구조를 들 수 있다. 여기서 캡의 저면에는 접착성 테이프를 통하여 흡습제인 게터(getter)가 부착되고, 이 게터는 접착부를 통해 외부에서 유입되는 수분을 포집하여 소자를 안전한 상태로 유지하게 된다.
- [0013] 하지만, 금속 또는 유리 캡을 구비한 이러한 종래의 유기발광소자 장치의 봉지구조는, 산소와 수분에 대해 우수한 차폐 효과를 가진다는 장점은 있으나, 이로 인해 소자의 전체 두께가 두꺼워지기 때문에 초박막(플렉시블 형태)의 전자기기용 디스플레이 장치를 실현하기는 어렵다는 문제점이 제기되었다.
- [0014] 이러한 문제점을 해결하기 위하여, 유리 또는 금속의 캡 대신에 '베리어 필름'이라 불리는 봉지필름을 이용하여 유기발광소자를 봉지하는 방법이 제안되고 있다.
- [0015] 상기 봉지필름은 소자 측으로부터 순차적으로 형성된 버퍼층, 평탄화층, 패시베이션층으로 이루어지게 된다.
- [0016] 여기서, 버퍼층 및 패시베이션층은 공기 및 수분에 대한 베리어(Barrier) 능력이 우수한 금속 산화물이나 질화물을 스퍼터법, CVD(Chemical Vapor Deposition)법, 열증착법 등의 증착 기술을 이용하여 형성될 수 있다.
- [0017] 또한, 평탄화층은 유기 박막층 및 음극층에서의 굴곡을 평탄화하는 역할을 하며, 폴리머 계열의 물질을 이용하여 증착된다.
- [0018] 그러나, 상기와 같은 봉지필름을 이용한 유기발광소자 장치의 봉지구조는, 비록 유기발광소자 장치 전체의 두께가 얇아져서 초박막(플렉시블 형태)의 휴대용 전자기기에 채택하기가 적합한 반면, 봉지필름을 스퍼터법, CVD법, 열증착법에 의해 증착시키는 관계로 봉지필름 자체가 아몰퍼스(amorphous) 또는 폴리머(polymer) 형태로 결정화됨으로써, 결정체들 사이의 간극 발생으로 유기발광소자의 유기 박막층 및 음극층이 산소 또는 수분으로부터 완벽히 보호받지 못하게 되는 문제점이 있었다.
- [0019] 또한, 유기발광소자에 봉지필름을 열증착에 따라 증착할 경우, 열을 가한 상태에서 롤러 등의 가압수단으로 가압하여 증착시키게 됨으로써, 유기발광소자의 회로 패턴 등이 손상될 우려가 있었으며, 특히 유기발광소자 자체가 평탄한 면을 이루지 못한 상태에서 증착이 이루어짐에 따라 봉지필름이 유기발광소자의 전 면적에 고르게 증착되지 못하고, 일부에 기포 발생에 따른 들뜸 현상이 초래되어 불량률의 초박막 평판표시장치가 제조되는 문제점

이 있었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0020] 본 발명은 상기와 같은 제반 문제점에 착안하여 안출된 것으로서, 유기발광소자와 봉지필름을 별도의 진공합착 챔버에서 합착시키도록 함으로써, 유기발광소자의 유기 박막층 및 음극층이 산소 또는 수분으로부터 완벽히 보호되도록 하고, 유기발광소자의 회로 패턴 등이 손상될 우려를 불식시키며, 들뜸 현상 없이 유기발광소자의 전 면적에 걸쳐 봉지필름이 증착되도록 하는 초박막 평판표시장치 제조장치 및 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0021] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 초박막 평판표시장치 제조장치는, 유기발광소자를 공급하는 유기발광소자 공급부와; 봉지필름을 공급하는 봉지필름 공급부 및; 상기 유기발광소자 공급부로부터 공급되는 유기발광소자와, 상기 봉지필름 공급부로부터 공급되는 봉지필름을 진공 하에서 진공 합착하는 진공 합착 챔버를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0022] 여기서, 상기 유기발광소자 공급부로부터 상기 진공 합착 챔버로 공급되는 유기발광소자는, 베어글라스와; 상기 베어글라스의 일면에 폴리아미드 용액의 도포 및 양생으로 형성되는 수지층과; 상기 수지층에 의해 상기 베어글라스와 합착되는 플렉시블 기판 및; 상기 플렉시블 기판에 증착되는 유기 박막층으로 이루어진 것이 적용될 수 있다.

[0023] 또한, 상기 봉지필름은, 버퍼층, 평탄화층, 패시베이션층으로 이루어진 봉지층과; 상기 봉지층의 일면에 형성되는 합착면층 및; 상기 합착면층을 보호하기 위한 박막의 보호필름을 포함하는 구성일 수 있다.

[0024] 또한, 상기 봉지필름 공급부는, 복수의 봉지필름들이 적재된 상태로 보관되는 봉지필름 적재부와; 상기 봉지필름 적재부로부터 낱장의 봉지필름을 공급받아 이물질질을 세정하는 봉지필름 세정부와; 상기 봉지필름 세정부에 의해 세정된 봉지필름을 스테이지에 정렬된 상태로 이송시켜 안착시키는 봉지필름 이송부 및; 상기 봉지필름 중, 보호필름을 박리하는 봉지필름의 보호필름 박리부를 포함하는 구성일 수 있다.

[0025] 여기서, 상기 봉지필름은 일정 폭을 갖는 스틱형으로 이루어져서 상기 스테이지에 등간격으로 복수개가 안착된 후, 유기발광소자와 합착될 수 있다.

[0026] 한편, 본 발명에 따른 초박막 평판표시장치 제조방법은, (a) 베어글라스와, 상기 베어글라스의 일면에 폴리아미드 용액의 도포 및 양생으로 형성되는 수지층과, 상기 수지층에 의해 상기 베어글라스와 합착되는 플렉시블 기판 및 상기 플렉시블 기판에 증착되는 유기 박막층으로 이루어진 유기발광소자를 진공 합착 챔버에 순차적으로 공급하는 단계; (b) 버퍼층, 평탄화층, 패시베이션층으로 이루어진 봉지층과, 상기 봉지층의 일면에 형성되는 합착면층 및 상기 합착면층을 보호하기 위한 박막의 보호필름을 포함하는 봉지필름을 진공 합착 챔버에 순차적으로 공급하는 단계; (c) 상기 진공 합착 챔버에서 상기 유기발광소자와 상기 봉지필름을 진공 하에서 합착하는 단계 및; (d) 상기 베어글라스 및 수지층을 박리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0027] 상기 (b) 단계에서, 상기 봉지필름을 진공 합착 챔버에 공급할 경우, (b-1) 상기 봉지필름을 세정하는 단계; (b-2) 세정된 봉지필름에서 보호필름을 박리하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0028] 또한, 상기 봉지필름은 일정 폭을 갖는 스틱형으로 복수개 구비하고, 상기 복수개의 스틱형 봉지필름이 스테이지에 등간격으로 정렬된 상태로 안착된 상태에서 유기발광소자와 합착이 이루어지도록 할 수 있다.

발명의 효과

[0029] 이상에서와 같이, 본 발명의 초박막 평판표시장치 제조장치 및 제조방법에 의하면, 유기발광소자의 유기 박막층 및 음극층이 산소 또는 수분으로부터 완벽히 보호되고, 유기발광소자의 회로 패턴 등이 손상될 우려를

불식되며, 들뜸 현상 없이 유기발광소자의 전 면적에 걸쳐 봉지필름이 증착되어 불량발생이 예방되는 효과가 제공된다.

도면의 간단한 설명

[0030]

도 1은 본 발명에 따른 초박막 평판표시장치 제조장치의 개념 구성도.

도 2는 도 1에서 봉지필름 공급부의 세부 구성을 나타낸 개념 구성도.

도 3은 유기발광소자의 제조 공정을 순차적으로 나타낸 공정도.

도 4는 본 발명에 적용되는 봉지필름의 구성을 나타낸 단면도.

도 5는 본 발명에 적용되는 진공 합착 챔버 내의 진공 합착기 구성을 개략적으로 도시한 구성도.

도 6은 본 발명에 적용되는 봉지필름이 스테이지에 안착된 일 실시 예를 도시한 사시도.

도 7은 본 발명에 적용되는 봉지필름이 스테이지에 안착된 다른 실시 예를 도시한 사시도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0031]

이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 예시도면에 의거하여 상세히 설명한다.

[0032]

도 1은 본 발명에 따른 초박막 평판표시장치 제조장치의 개념 구성도이고, 도 2는 도 1에서 봉지필름 공급부의 세부 구성을 나타낸 개념 구성도이다.

[0033]

먼저, 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 초박막 평판표시장치의 제조장치는, 유기발광소자를 공급하는 유기발광소자 공급부(100)와, 봉지필름을 공급하는 봉지필름 공급부(200) 및 공급된 유기발광소자와 공급된 봉지필름을 진공하에서 진공 합착하는 진공 합착 챔버(300)를 포함하여 구성된다.

[0034]

유기발광소자 공급부(100)로부터 진공 합착 챔버(300)로 공급되는 유기발광소자는 도 3a 내지 도 3d에 따른 공정에 의해 제작된다.

[0035]

먼저, 도 3a에 도시된 바와 같이 일정두께의 베어글라스(10)의 일면에 폴리아미드(PI : Polyamide) 용액을 도포하여 양생시켜서 도 3b에 도시된 바와 같이 수지층(20)을 형성한 후, 이 수지층(20)을 이용하여 도 3c에 도시된 바와 같이, 박막이면서 구동을 위한 TFT가 형성된 플렉시블 기관(30)을 베어글라스(10)와 합착하게 되면, 플렉시블 기관(30)은 이를 지지하는 베어글라스(10)에 의해 처짐 발생이 이루어지지 않는 일정두께의 평판형을 이루게 된다. 다음에, 열 증착장비로 이동하여 도 3d에 도시된 바와 같이 유기 박막층(40)을 증착함으로써, 유기발광소자를 제작한다.

[0036]

이와 같이 제작된 유기발광소자들은 유기발광소자 공급부(100)를 통하여 순차적으로 진공 합착 챔버(300)로 공급되고, 봉지필름 공급부(200)로부터 공급되는 봉지필름과 진공하에서 합착되어 봉지된다.

[0037]

한편, 봉지필름 공급부(200)는 봉지필름을 순차적으로 진공 합착 챔버(300)로 공급하는 것으로서, 도 2에 도시된 바와 같이, 봉지필름 적재부(210), 봉지필름 세정부(220), 봉지필름 이송부(230) 및 봉지필름의 보호필름 박리부(240)를 포함하는 구성으로 이루어져 있다.

[0038]

여기서, 봉지필름(50)은 도 4에 도시된 바와 같이, 버퍼층, 평탄화층, 패시베이션층으로 이루어진 봉지층(60)과, 합착면층(70) 및 보호필름(80)으로 이루어지고, 이와 같이 제작된 다수의 봉지필름(50)들은 봉지필름 적재부(210)에 적층된 상태로 보관되며, 필요에 따라 낱장씩 후공정으로 공급이 이루어진다.

[0039]

즉, 봉지필름 적재부(210)에 적재된 복수의 봉지필름들 중, 별도의 공급유닛에 의해 낱장의 봉지필름이 봉지필름 세정부(220)로 공급되어 이물질이 제거되고, 이와 같이 이물질이 제거된 봉지필름(50)은 봉지필름 이송부(230)에 의해 스테이지(90)에 정렬된 상태로 이송되어 안착된다.

[0040]

그리고, 봉지필름의 보호필름 박리부(240)에서 보호필름(80)이 박리된 후, 진공 합착 챔버(300)로 이송된다. 여기서, 봉지필름의 보호필름(80)은 합착면층(70)에 부착되어 합착면층에 파티클 등의 이물질이 달라 붙는 것을 예방하는 기능을 담당하게 되는데, 유기발광소자와 봉지필름이 합착되기 전에 박리시키게 된다.

[0041]

이와 같이, 진공 합착 챔버(300)로 각각 이송된 유기발광소자와 봉지필름은 도 5에 도시된 바와 같이 진공 합착

챔버(300) 내에 구비되되, 상부정반(410)과 하부정반(420)을 갖는 진공 합착기(400)에 의해 진공하에서 합착이 이루어지고, 합착이 완료되면 베어글라스(10) 및 수지층(20)을 박리하여 초박막의 평판표시장치 제조를 완료하게 된다.

[0042] 한편, 본 발명에 적용되는 봉지필름(50a,50)은 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이, 합착되는 유기발광소자의 베어글라스 크기에 맞게 하나의 플레이트 형태로 이루어질 수도 있고, 일정 폭을 갖는 스틱형으로 이루어져서 스테이지(90)에 등간격으로 안착된 후, 유기발광소자와 합착이 이루어질 수도 있다.

[0043] 여기서, 유기발광소자에는 평탄하지 않고 요철 형태로 복수의 유기 박막층(40)이 등간격으로 정렬된 형태로 증착되어 있는바, 봉지필름(50)을 스틱형으로 배치하여 유기발광소자와 진공 하에서 합착시키게 되면, 전후좌우 방향에 걸쳐 요철부위와 접촉되지 않고 한 쪽 방향으로만 요철부위와 접촉됨으로써, 들뜸 현상 없이 보다 효과적으로 합착이 이루어지게 되어 기포 발생 등에 의한 불량발생의 우려가 불식된다.

[0044] 또한, 유기발광소자에 대하여 봉지필름이 CVD법, 스퍼터법, 열증착법에 의해 증착되지 않고, 진공 하에서 합착됨으로써, 역시 들뜸 현상 없이 효과적으로 합착이 이루어지게 된다.

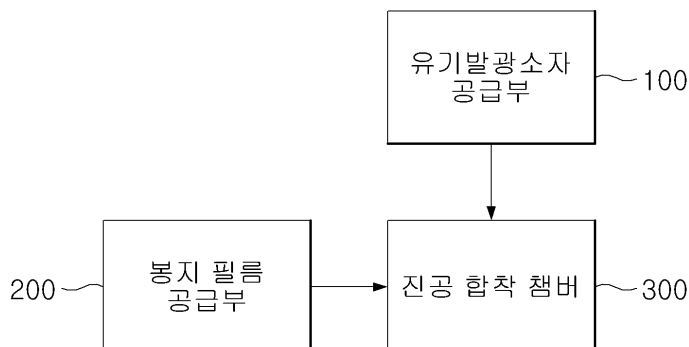
[0045] 이상에서와 같은 본 발명의 실시 예에서 설명한 기술적 사상은 각각 독립적으로 실시될 수 있으며, 서로 조합되어 실시될 수도 있다. 또한, 본 발명은 도면 및 발명의 상세한 설명에 기재된 실시 예를 통하여 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시 예가 가능하다. 따라서, 본 발명의 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위에 의해 정해져야 할 것이다.

부호의 설명

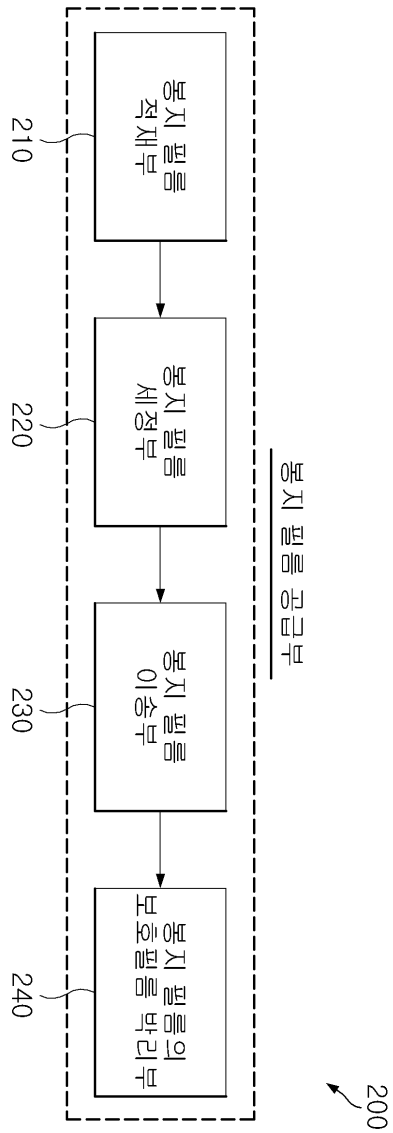
[0046]	50 : 봉지필름	60 : 봉지층
	70 : 합착면층	80 : 보호필름
	100 : 유기발광소자 공급부	200 : 봉지필름 공급부
	210 : 봉지필름 적재부	220 : 봉지필름 세정부
	230 : 봉지필름 이송부	240 : 봉지필름의 보호필름 박리부
	300 : 진공 합착 챔버	

도면

도면1



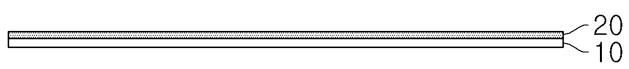
도면2



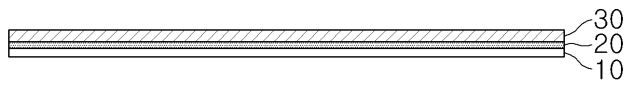
도면3a



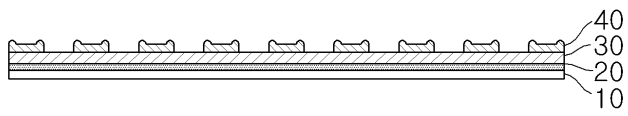
도면3b



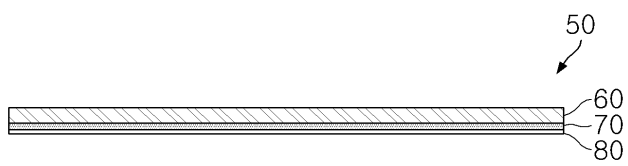
도면3c



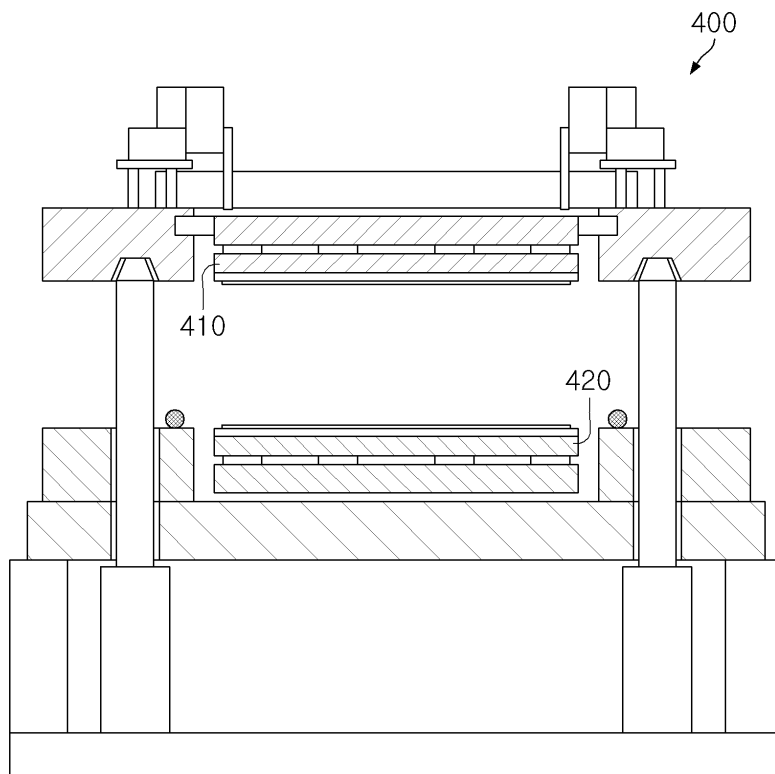
도면3d



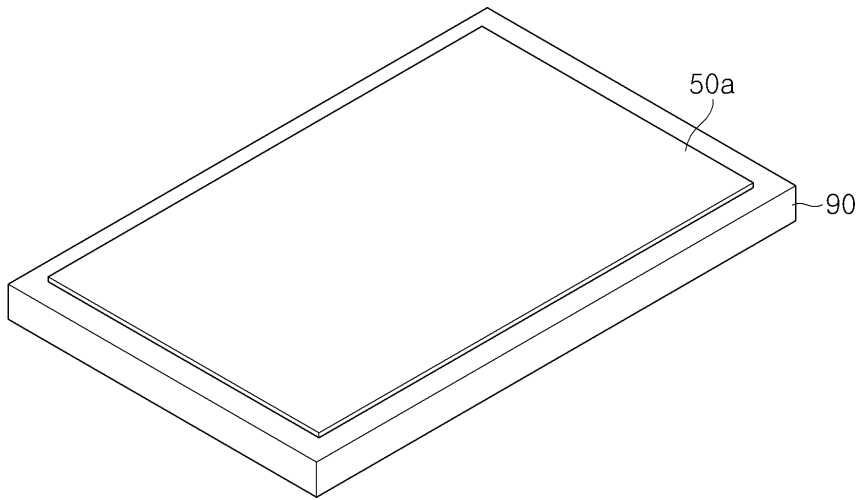
도면4



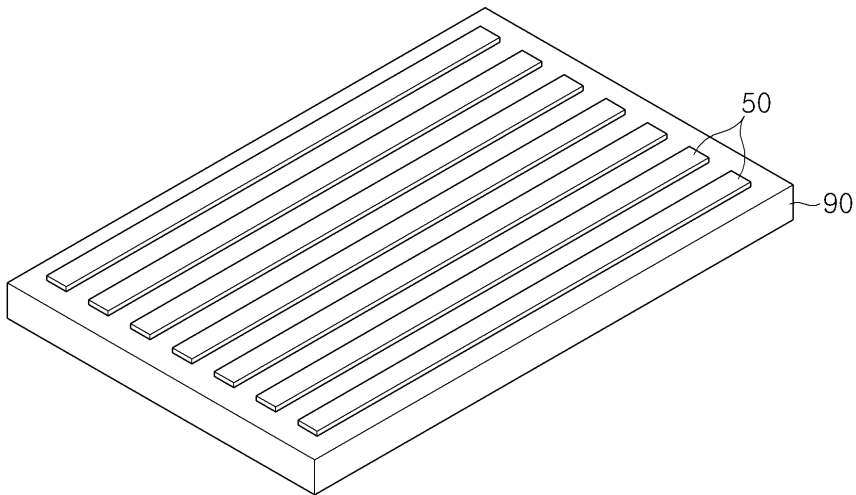
도면5



도면6



도면7



专利名称(译)	标题：用于制造超声板显示装置的设备和方法		
公开(公告)号	KR1020150036921A	公开(公告)日	2015-04-08
申请号	KR1020130115946	申请日	2013-09-30
申请(专利权)人(译)	在INC有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	在INC有限公司		
[标]发明人	HWANG JAE SEOK		
发明人	HWANG, JAE SEOK		
IPC分类号	H01L51/56 H05B33/04 H05B33/10		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及一种制造超薄平板显示器的装置和方法，更具体地说，涉及一种有机发光二极管（OLED）密封膜供应单元，用于供应密封膜；从有机发光元件供应单元供应的有机发光元件，以及用于在真空下真空层压从密封膜供应杆供应的密封膜的真空研磨室有机发光器件的有机薄膜层和阴极层完全免受氧气或湿气的影响，并且有机发光器件的电路图案等不会被损坏，在有机发光器件的整个区域上沉积封装膜以防止缺陷的发生。

